[®] 公開特許公報(A) 昭62-47163

⑤Int,Cl,⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和62年(1987)2月28日

H 01 L 29/78 29/52 29/60

29/62

8422-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

∞発明の名称

絶縁ゲート型電界効果トランジスタ

②特 願 昭60-187921

9出 願 昭60(1985)8月27日

⑫発 明 者

山田

耕一

門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

⑪出 顖 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

邳代 理 人 弁理士 竹元 敏丸

外2名

明細 🖷

1. 発明の名称

絶縁ゲート型電界効果トランジスタ

2. 特許請求の範囲

(1) 第1導電型キャリアを導通する絶数ゲート 型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜上に配置 するゲート電極として第1導電型多結晶シリコン を用い、チャネル領域上の前配ゲート電極の部分 を第2導電型多結晶シリコンとするゲート構造よ りなる絶数ゲート型電界効果トランジスタ、

(2) 第1導電型ギャリアを導通する絶縁ゲート 型電界効果トランジスタのゲート絶縁膜は、チャ ネル領域上のみを輝くして、ソース領域側のゲー ト絶縁膜およびドレイン領域側のゲート絶縁膜を 前紀チャネル領域上のゲート絶縁膜より厚くして 成る第1項記載の絶縁ゲート型電界効果トランジ スタ。

(3) グート絶縁膜をチャネル領域と肢チャネル 領域より不純物濃度の高いソース領域の表面を同 時に感聴化することにより得られるゲート酸化膜で形成して成る第1項又は第2項配載の絶滅ゲート型電界効果トランジスタ。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分對〕

本発明は絶縁ゲート型電界効果トランジスタ に関する。

[背景技術]

絶縁ゲート型電界効果トランジスタでは、より高周波で動作させるために、高い伝達コンダクタンス、短ナヤネル化が要求されている。 従来の絶縁ゲート選電界効果トランジスタの一列として緩慢n ナヤネル2重駄散DMOSFBTのようにナヤネル領域3のゲート酸化額6 上にゲート電極7を配置する構造ではチヤネル的を短くして伝達コンダクタンスを大きくしに電圧以下のゲート電圧印加の場合でもドレイン電佐の生じる。短ナヤネル効果をなくすためにはチ

. 2 .

(1)

ヤネル鎖線3にイオン在入を行い、不確物過程 を高くしなければならず問題がある。

(発明の目的)

本発明は上配事由に離みてなした発明であつて、その目的とするところは高い伝達コンダクタンスを有し、より高速で動作する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを提供することにある。 (発明の開示)

上記の目的を建成するために、本発明は絶縁 ゲート型電界効果トランジスタ(MISFBT) のゲート電極として多結晶シリコンを用い、チャネル領域上のみをロチヤネルMISFBTの 場合、pH型多結晶シリコンにpチヤネルMIS FBTの場合、N[†]超多結晶シリコンにすること を第1の要盲とし、またさらに加えて絶縁膜は チャネル領域上のみを薄くしてソース領域側お よびドレイン領域側を導くするゲート構造によ り、高い伝達コンダクタンスを実現し、かつ短 チヤネルに伴つて必要となるイオン注入を用い るチヤネルドープも不要となる絶縁ゲート理電

図の足物例は、本希明よりはる同様のゲート構造を示しており、ともにnチャネルの場合である。 Pチャネルのタイプの場合は第2図および第3図のN型調波とP型傾波を交換すればnチャネルの 場合と同様に構成できる。

ボ2回日よび第3回に示した多緒品シリコングート機械7 * ,7 b ,7 c はチャネル傾岐3のと部分をP帽多緒品シリコン7 * とし、ソース側の7 b 、ドレイン側の7 c は N⁺型多緒品シリコン となっている。また多緒品シリコングート機値1 のでのゲート機械であるグート機化膜6 * ,6 b ,6 c はチャンネル領域3の上の部分6 * が、ソース側の8 b 、ドレイン側の8 c よりもづくなっている。このような構造の多額品シリコングートでは近7 およびゲート機化膜6の構造を用いると、ている。このような構造の多額品シリコングート機位1 およびゲート機化膜6の構造を用いると、オル現象を抑制することができる。すなわち、チャネル領域3の上の部分のゲート酸化腹8 * のみを導くすることにより、ゲート電圧の静電誘導為果び主としてチャネル部分にのみ物くようにする

(5.)

界効果トランジスタをその要旨とするものである。

第2図および第3図は各々本発明の一実施例であり、第2図は展型絶線ゲート型電界効果トランジスタの断面図であり、第3図は模型絶線ゲート 電界効果トランジスタである。第2図および第3

ことができ、チヤネル部分の電位をゲート電圧により効率的に制御することができるようになり、 伝達コンダクタンスは飛躍的に改善される。さら に、チヤネル領域3の上の部分の多結晶シリコン をP⁺型とすることにより、P⁺型多結晶シリコンゲートではより、P⁺型のチャネル側 域3で形成される多結晶シリコン一酸化・対晶 準体の機関構造における境界条件により、チャネル側域3は反転しにくい電位分布となり、チャネル側域3は短チャネルにしてもしきい値電圧以か のゲート地圧でドレイン電流が流れる短チャネル 効果が生じない。

以上のようなゲート電極およびゲート酸化膜の構造の作製方法を第2図の凝型のチャネル絶縁ゲート型電界効果トランジスタを例に、第4図乃至 第10図に基づいて説明する。

第4図はゲート酸化工程前の構造を示している。 N型半導体基板にP型チャネルベース領域3 a , N⁺型ソース領域4 、P⁺型つき出しベース領域5.、 フィールド酸化膜6 c が形成されている。 (6) 別 5 図付比較的低温(例えばり 5 0 で程度)でウェット(H2 0 蒸気を含む)またはパイロ(水 以 H2 + 使果 O 2) 酸化によりゲート酸化膜 6 a 。 6 ° 、 8 d 。 6 ° を形成した後の構造を示している。 N⁺型ソース減減 4 の上のゲート酸化膜 6 d および P⁺型につき出しペース領域 5 の上のゲート酸化膜 6 c の酸化膜の膜厚は P 型チヤネル領域 3 の上のゲート酸化膜 6 a の酸化膜よりも厚くなる。上配条件の酸化では高濃度不純物領域の酸化速度が、低濃度不純物領域の酸化速度よりも大きいことを 利用して上配のような構造になているのである。

つぎに第6図に示すようにゲート機化膜6上に N⁺型多結晶シリコン (74)を形成する。

つぎに第7図に示すようにN⁺選多額品シリコン (7d)上に金属(例えばアルミニウム)の薄膜 を形成し、P⁺型とする多額品シリコンゲート7 。 の部分の上の金属をフォトリングラフィー技術を 用いてエッチングし、金属マスク1 3 を形成し、 関口部より高濃ホウ素(B⁺) イオンの住入を行う。

いて、チャネル領域上のみをチャネルと同型の不 純物領域としたから、短チャンネル効果が生じず さらに上配構成に加えてゲート絶縁膜をチャネル 領域上のみを縛くする構造を用いるえとにしたか ら、伝達コンダクタンスを向上させ、かつ短チャ ネル現象を抑制する効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来型のn テヤネル縦型絶縁グート型 電界効果トランジスタの例を示す断面図、第2図 は本発明によるn チヤネル機型絶縁ゲート型電界 効果トランジスタの一実施例を示す断面図、第3 図は本発明によるn チヤネル機型絶縁ゲート型電 界効果トランジスタの一実施例を示す断面図、第 4 図乃至第10図は本発明の一実施例である第2 図の絶縁ゲート型電界効果トランジスタの作製工 程順断面図である。

つぎに乗り図に示すように金属マスク13を除去した後、B*イオン住人によりP*型とする多糖品シリコンゲート7 *の領域に注入したボロンが電気的に活性になるよう熱処理を加えた後、多額品シリコン7の不要の部分をエッチングして除去し、多額品シリコンゲート電極7 *,7 b,7 cを形成する。

つぎに第9図に示すように表面全体にバッシベーション膜を形成するパッシベーション膜はリンシリケートガラス膜やリンシリケートガラス膜にノンドーブシリケートガラス膜を積着したもの等が使用される。

最後に第10図に示すようにつき出しベース領域5の上のゲート酸化額6 m およびパッシベーション膜8をエッテング削口した後、この部分にソース電極9を形成する。以上のごとくして第2図に示す戦型絶縁ゲート型電界効果トランジスタが形成される。

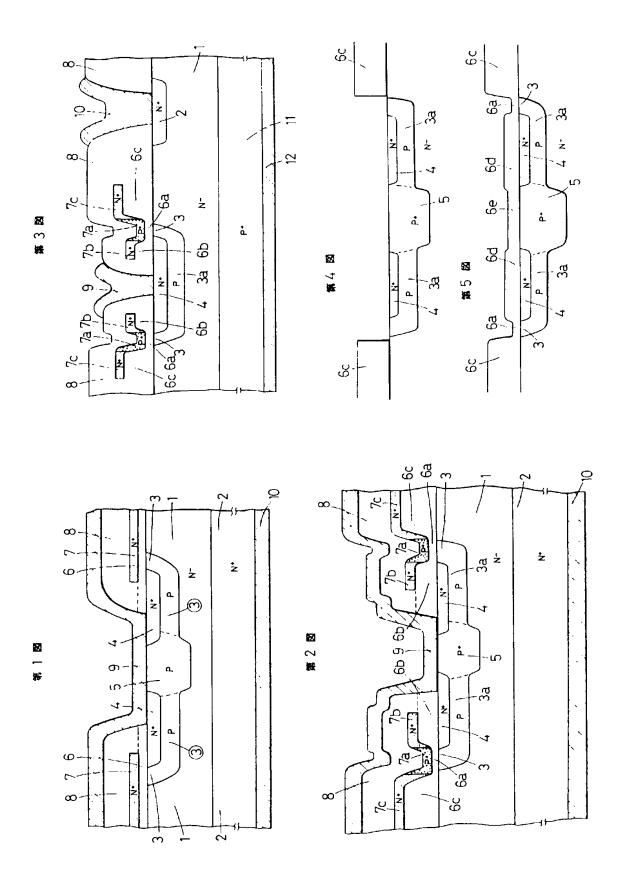
(発明の効果)

本発明はゲート電艦として多額晶シリコンを用。8。

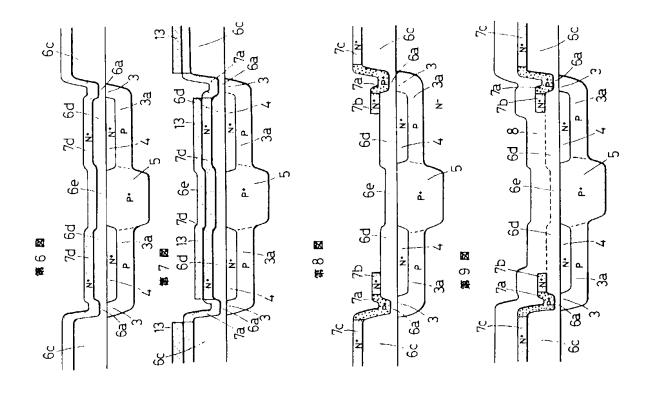
域上の輝いゲート酸化膜、 6 b はソース側のゲート酸化膜、 6 c はドレイン側のゲート酸化膜、 7 は N⁺ 型多結晶シリコンゲート電極、 7 c . . 7 b . 7 c 各々はナヤネル領域上、ソース側、ドレイン側の多結晶シリコンゲート電極(7 a は P⁺型、 7 b . 7 c は N⁺型)、 8 はパッシベーション 膜、 9 はソース電極、 1 0 はドレイン電極、 1 1 は P⁺但 羊導体 医板、 1 2 は 医板電極である。

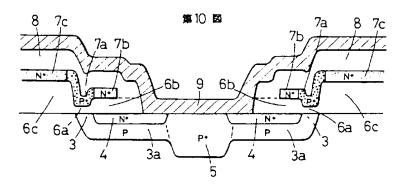
特許問題人

松 下 職 T 株 式 会 社 代理人弁理士 竹 元 敏 丸 (ほか2.8)



-308-





公開実用 昭和62-47163

砂日本国特許庁(JP)

①实用新案出額公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭62-47163

@Int_Cl_4

織別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987) 3月23日

H 05 K 1/02 H 01 P 3/08 H 03 H 1/00 N-6679-5F 7741-5J 7328-5J

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

プリント板のパターン形状

②実 顧 昭60-139344

❷出 願 昭60(1985)9月11日

砂考 案 者 関 野

明朗

大和市深見西4丁目2番49号 パナフアコム株式会社内

⑪出 願 人 パナフアコム株式会社

大和市深見西4丁目2番49号

砂代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 細 書

- 考案の名称
 プリント板のパターン形状
- 2. 実用新案登録請求の範囲

プリント板の一面に信号ライン(1)を、他の一面に前記信号ライン(1)と平行の2本のグランドライン(3-1,3-2)間を設めたまたがる複数の短絡ライン(4-1~4-n)を設けるが記2本のグランドライン(3-1,3-2)間の対応でである。 前記2本のグランドライン(3-1,3-2)間の対応でである。 前記2本のグランドライン(3-1,3-2)間の対応である。 前記2本のグランドライン(1)が位置するようには、前記信号ライン(1)と前記短絡ライン(4-n)との重合面積より前記信号ライン(4-n)との重合面積より前記信号ラインとを特徴とするプリント板のパターン形状。

3. 考案の詳細な説明

〔概要〕

プリント板の一面に盾号ラインを、他の一面に

公開 実用 昭 1102-4/103

(産業上の利用分野)

本考案は所定のインピーダンスを持った信号ラインを得るためのプリント板のパターン形状に関し、特に信号ラインのインピーダンスを規定する



信号ラインとグランドパターンの重合面積が両者 の多少のずれに影響されることなく一定となるよ うに改良されたプリント板のパターン形状に関す るものである。

プリント板上の一面に設けられた信号ラインの インピーダンスは他の面に形成されたグランドパ ターンとの対向面積やプリント板の厚さやプリン ト板の誘電率等によって規定される。

パターンの製作過程において信号ラインとグラ ンドパターンの重合位置にずれが発生して重合面 積が変化した場合、信号ラインのインピーダンス が必要とする所定のインピーダンスより変化し、 信号の伝送特性がわるくなる。

そこで、パターン製作週程における信号ライン とグランドパターンの重合位置の多少の変化に影 響されることなく一定な重合面積が得られるプリ ント板のパターン形状が必要とされている。

〔従来の技術〕

第2図は従来のプリント板のパターン形状の一



公開実用 昭和62-47163

例図である。

第2図に示すように、プリント板の一面に幅W の信号ライン1が、他の面に信号ライン1に対向 して所定のピッチTを持った一定の大きさの丸状 のグランドパターン 2-1 ~ 2-n が形成されて いる。

信号ライン1のインピーダンスは信号ライン1 の幅Wと丸形のグランドパターン 2-1 ~ 2-n とが重合した重合面積Xの合計面積によって決ま る。

そこで、丸形のグランドパターン 2-1 ~ 2n の大きさを調整して信号ライン1が所定のイン ピーダンスとなるようにしている。

〔考案が解決しようとする問題点〕

パターンの製作過程において、信号ライン1と 丸形のグランドパターン 2-1 ~ 2-n との重合 位置がずれることがある。この場合、グランドパ ターン 2-1 ~ 2-n が丸形形状であるため 脳者 の重合面積が変化して信号ライン1のインピーダ



ンスが変化し、インピーダンス値にばらつきが発 生するといった問題がある。

本考案はこのような点に鑑みて創作されたもので、パターンの製作過程において信号ラインとグランドパターンとの位置にずれが生じても両者の重合面積が変わらないプリント板のパターン形状を提供することを目的としている。

〔問題点を解決するための手段〕

第1図は本考案のプリント板のパターン形状図であり、プリント板の一面に形成された信号ライン1に平行な2本のグランドライン3-1 および3-2 を短絡する複数の短絡ライン4-1 ~ 4-n を設けた、いわゆる梯子状のグランドパターンをプリント板1の他の一面に形成し、信号ライン1を2本のグランドライン-3-1 と3-2 n の対向位置に位置するよう構成している。

(作用)



公開 実用 昭和62-4/163

短絡ライン 4-1 ~ 4-n の長さをできる限り 長くすることによって信号ライン1と短絡ライン 4-1 ~ 4-n との重合位置に余裕度が得られ、 パターンの製作過程における両者のパターン位置 の多少の変化があっても信号ライン1の幅Wと複 数の短絡ライン 4-1 ~ 4-n との重合面積が一 定となり、所定のインピーダンスを持った信号ライン1が得られる。

(実施例)

第1図は本考案のプリント板のパターン形状図 を示ししいる。

第1図において、プリント板の一面に斜線にて示す幅Wを持った信号ライン1を、前記プリント板の他の一面に信号ライン1と平行な点線斜線で示す2本のグランドライン 3-1 および 3-2 を設け、該グランドライン 3-1 と 3-2 との間を状のグランドパターンを形成し、信号パターン1を2本のグランドライン 3-1 と3 -2 間の位置



となるよう形成する。

いま、パターンの製作過程においてプリント板の一面の信号パターン1と他の一面の梯子状のグランドパターンとの重合位置に多少のずれが発生しても信号ライン1が平行な2本のグランドライン3-1と3-2との間にあれば信号ライン1の幅Wと短絡ライン4-1~4-nとの重合面積X1は変わらずそれらの合計面積が一定となり、両者の位置ずれによって発生する信号ライン1のインピーダンスの変化をなくすることができる。

短絡ライン 4-1 ~ 4-n の長さを位置ずれ許容差に対応して決定することにより、プリント板の効率的なパターン形成ができ信号ライン1のインピーダンスを所定の値に保つことが可能となる。

〔考案の効果〕

以上説明したように本考案によれば、信号ラインのインピーダンスを規定するグランドパターンを梯子状に形成することによって、パターンの製作過程で発生する信号ラインとグランドパターン



公開実用 昭和62-47163

との多少の位置ずれに影響されることなく信号ラインのインピーダンスを一定に保ことができるといった効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例のプリント板のパタ - ン形状図、

第2図は従来のプリント板のパターン形状図で ある。

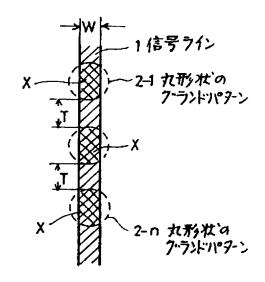
図において、1 は信号ライン、2-1 ~ 2-n は丸形状のグランドパターン、3-1, 3-2 は平行なグランドライン、4-1 ~ 4-n は短絡ラインを示している。

代理人 弁理士 井 桁 貞 一





本考案の一実施例のプリント板のパターン形状・図 第 1 図



従来のプリント板のパターン形状図

第 2 图

630

代理人 弁理士 井 桁 貞